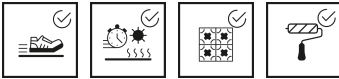


HYTEC P510 RENORAPID

1K PU-Grundierung für Feuchtigkeitssperren

Produktvorteile

- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ hohe Haftfestigkeit
- ▶ starke Verfestigungswirkung
- ▶ ohne Absandung einsetzbar
- ▶ auch unter Parkettklebstoffen einsetzbar
- ▶ erfüllt die Anforderungen an EC1



HYTEC P510 RENORAPID / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur Verfestigung wundgelaufener Estrichrandzonen und als Haftbrücke auf Untergründen mit Resten alter, fest anhaftender Klebstoffe einsetzbar
- ▶ zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte bis max. 4,5 CM% auf unbeheizten und max. 3,0 CM%



GYSO-Tipp

Die Taupunkttafel im technischen Datenblatt gibt an, bei welcher Oberflächentemperatur, Kondensat in Abhängigkeit von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit entsteht.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9177



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9177

Technische Daten

Basis	Polyurethan	
Konsistenz	roll- und streichfähig	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.2	
Verarbeitungstemperatur Umgebung	mind. +18 °C	
Verarbeitungstemperatur Untergrund	mind. +15 °C	
Verbrauch*	150 – 300 g/m ²	
Erstbelastung (min.)	120	+23 °C / 50 % RLF
Weiterverarbeitung (min.)	120	+23 °C / 50 % RLF
EMICODE	EC 1	
GISCODE	RU1 - lösemittelfreie Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
9177.1510.80	Kanister à 11 kg Palette à 40 Kanister (440 kg)	○	180

* siehe Datumsangabe

HYTEC P510 RENORAPID / Datenblatt